

PRESS RELEASE (2025/07/01)**「第2回日台国際半導体・イノベーションスタートアップフォーラム」及び
九州大学と国立陽明交通大学(台湾)の半導体関連の教育研究に関する覚書締結式の開催**

九州大学は、日本と台湾における半導体ナノテクノロジーとバイオメディカル科学の分野において、特にイノベーションとスタートアップ開発に焦点を当て、国際的な協力をさらに促進するため、「第2回日台国際半導体・イノベーションスタートアップフォーラム」を7月11日に開催いたします。

本フォーラムは、国立陽明交通大学（台湾）で開催された第1回フォーラムの成功を踏まえ、九州大学のほか、北海道大学、東北大学、熊本大学といった国内の大学と台湾の主要な研究機関との間における産学連携・国際協働を加速させることを目的としています。

本フォーラムでは、九州地域における先端半導体デバイス開発に関する地域サイエンスパークの形成に向けた道筋や、日本と台湾双方に利益をもたらすイノベーション・プラットフォームを共創する方法等について議論します。

また、フォーラム冒頭に、半導体関連の教育及び研究プログラムの開発に焦点を当てたジョイントキャンパスの取組に関する九州大学と国立陽明交通大学による覚書の締結式を開催します。

【開催日時等】

日 時：令和7年7月11日（金）8：45～18：30

会 場：九州大学西新プラザ（〒814-0002 福岡県福岡市早良区西新2丁目16-23）

主 催：国立大学法人九州大学、国立陽明交通大学（台湾）

共 催：北海道大学、東北大学、東京大学、京都大学、熊本大学

後 援：九州経済連合会

【プログラム】

1. 覚書締結式・開会挨拶（九州大学総長、陽明交通大学学長）
2. 来賓挨拶（九州経済連合会会長、福岡県副知事、福岡市副市長、台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処長）
3. 基調講演（経済産業省、文部科学省、陽明交通大学）
4. 話題提供（ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング、陽明交通大学）
5. 分 科 会（A：半導体産業エコシステムとサイエンスパーク、B：国際イノベーションエコシステムの構築）
6. 閉 会 式

※プログラム1～3の様子は撮影可能です。当日8:20に受付を開始します。

※撮影を希望される場合は、事前に下記フォームでお申し込みください。

<https://forms.office.com/r/KbJqLZ1zgZ>

※本締結式は中国語で進行しますが、配布資料等により日本語で補足説明を行います。